

电子产品组装与检验



[电子产品组装与检验 下载链接1](#)

著者:张友桥 编

出版者:

出版时间:2008-12

装帧:

isbn:9787040256291

《电子产品组装与检验》是高等职业技术学校电子信息类专业电子产品组装与检验教材

，是按照基于工作过程的高职项目课程开发的理念而编写的。《电子产品组装与检验》编写中打破了以知识传授为主要特征的传统学科课程模式，以工作任务（项目）为中心组织课程内容。内容包括：来料识别与检测、装配准备、印制电路板装配与检验、整机装配与检验、整机包装与入库、工艺文件编写与管理六个项目，每个项目又分为若干个学习性工作任务（六个项目里共有19个学习性工作任务）来实施，对完成每个学习性工作任务所必需的理论知识与技能都放在其后，以方便查阅。教材编写力求体现项目课程的理念，对项目实施的教学情境也做了一些建议，使教学能更好地做到工学结合。每个项目后设置了一些思考题，用以巩固所学理论知识与技能。《电子产品组装与检验》可作为高职电子信息类专业教材，也可供广大电子爱好者参考。

作者介绍:

目录:

[电子产品组装与检验 下载链接1](#)

标签

评论

[电子产品组装与检验 下载链接1](#)

书评

[电子产品组装与检验 下载链接1](#)